

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2025-054

转债代码：118020

债券简称：芳源转债

广东芳源新材料集团股份有限公司 关于签订技术出口合作协议的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月25日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于签订技术出口合作协议的议案》。公司与某日本企业、目标公司以书面方式签订了合作协议，公司计划通过技术输出以及参股的形式，以目标公司为项目实施主体，与某日本企业合作在日本开发和生产NCMA系/NCA系/NCM系前驱体。公司将向目标公司提供技术和工艺，并按照项目实施阶段分批次向目标公司收取共计48亿日元的技术服务费、设计费用和运行技术使用费。具体内容详见公司于2025年9月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签订技术出口合作协议的公告》（公告编号：2025-053）。

截至本公告披露日，该事项已通过商务主管部门备案，合作协议中约定的合同生效条件已满足。公司将根据相关法律法规及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2025年9月29日